

引言: AIN 具有宽禁带、高熔点、高热导率和 结果: 衬底 I 表面并没有温度跳跃的现象, 耐化学腐蚀等优异性质,在发光二极管(LED)、 即不存在温度阱; 衬底 II 和衬底 III 表面 激光二极管(LD)和日盲型紫外探测器等方面具 温度产生了温度跳跃现象, 表面温度跳跃 有广泛的应用。PVT 法 AIN 晶体生长气氛传 ΔT_1 为1.3 K, ΔT_2 为1.5 K。 输过程如图1所示。 $(a)_{2}$









图 1. (a)-(c) AlN 晶体生长气氛传输过程

图 3. 坩埚内部温度分布模拟结果 (a)-(c)为衬底I、衬底II和衬底III的温场模拟结果; (d)-(f)为相应衬底表面的温度分布图



计算方法: 采用 COMSOL Multiphysics® 软件 AC/DC 模块对 AIN 晶体生长装置中的温度分 布进行仿真,模拟结果如图2所示。COMSOL 模拟建模中网格结构为设定的计算单元, 坩埚 内部计算单元面积小于 0.09 mm², 设定加热体 材质为钨, 其底部位于线圈底部上方 5-20mm, 模拟电流为100-200A, 电源频率为2-4 kHz。



图 2. COMSOL 晶体生长装置 3D 温场分布图



- JIN L., ZHANG H Y, HAN J C, et al. Control of AlN single crystal nucleation: An insight into the crystal growth habit in the initial stages of the physical vapor transport method; Mater. Express 5, 129 (2015)
- ZUO S B, CHEN X L, JIANG L B, et al. Crystal growth of 2. AlN: Effect of SiC substrate; Materials Science in Semiconductor Processing, 15, 401 (2012)
- SUMATHI R R. Native seeding and silicon doping in bulk 3. growth of AlN single crystals by PVT method [J]. Phys. Status Solidi C11, 545 (2014)

COMSOL CONFERENCE 2016 SHANGHAI

Excerpt from the Proceedings of the 2016 COMSOL Conference in Shanghai